



2022年6月15日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 オ キ サ イ ド
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 (CEO) 古 川 保 典
(コード番号：6521 東証グロース)
問 合 せ 先 取 締 役 副 社 長 (CFO) 山 本 正 幸
管理本部長
(TEL. 0551-26-0022)

資本提携の解消及び業務提携関係の継続に関するお知らせ

当社と株式会社日立ハイテク（以下、「日立ハイテク社」という）は、本日、資本提携を解消し、業務提携関係の継続を確認いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 資本提携解消の理由

当社と日立ハイテク社は、当社の東京証券取引所マザーズ市場への上場以前より半導体検査装置分野における業務提携を目的に、日立ハイテク社及びその子会社である株式会社日立ハイテクネクサス（以下、「日立ハイテクネクサス社」という）が当社株式を保有する資本提携関係を構築してまいりました。

このような関係の下、当社は、同社への半導体検査装置向け紫外レーザーの開発及び供給を通して、業務上の提携関係を深めてまいりました。

本日、2021年6月11日付にて株式会社東京証券取引所が施行しました改訂コーポレートガバナンス・コードの遵守を目的として、日立ハイテク社及び日立ハイテクネクサス社より政策保有株式である当社株式を売却した旨ご連絡を受けました。これにより、当社と日立ハイテク社との資本提携を解消するに至りました。なお、資本提携は解消となりましたが、日立ハイテク社と当社は今後も業務上の提携関係を維持していく所存です。

2. 資本提携解消の内容

日立ハイテク社及び日立ハイテクネクサス社は、2022年2月末現在、当社株式を合わせて320,000株（発行済株式総数の6.52%）保有しておりました。当社は、日立ハイテク社より、本日その全部を売却した旨の連絡を受けております。

3. 資本提携解消の相手方の概要

(1) 商号	株式会社日立ハイテク			
(2) 本社所在地	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 取締役社長 飯泉 孝			
(4) 事業内容	医用分析装置、バイオ関連製品、分析機器、半導体製造装置、解析装置の製造・販売に加え、社会・産業インフラ、モビリティなどの分野における高付加価値ソリューションを提供			
(5) 資本金	7,938,480,525円（2022年3月31日現在）			
(6) 設立年月	1947年4月12日			
(7) 大株主及び所有割合	株式会社日立製作所 100.0%			
(8) 当事者間の関係				
	資本関係	該当事項はございません。		
	人的関係	該当事項はございません。		
	取引関係	当社と当該会社との間には、当社半導体事業における商取引がございます。		
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の関連当事者には該当致しません。		
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態				
	決算期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
	資本合計	425,764百万円	450,954百万円	398,133百万円
	資産合計	666,394百万円	714,802百万円	621,689百万円
	1株当たり親会社株主に帰属する持分	3,090.59円	3,273.52円	非公開
	連結売上収益	731,104百万円	694,624百万円	606,342百万円
	連結調整後営業利益	66,704百万円	60,341百万円	54,710百万円
	親会社株主に帰属する当期利益	48,417百万円	43,618百万円	42,232百万円
	基本的1株当たり親会社株主に帰属する当期利益	352.06円	317.16円	非公開
	1株当たり配当金	105.00円	55.00円	非公開

(注)1. 当該会社は、国際財務報告基準(IFRS)を任意適用しております。

2. 2021年3月期における1株当たり親会社株主に帰属する持分、基本的1株当たり親会社株主に帰属する当期利益、1株当たり配当金については、当該会社に確認いたしました。非公開の要請があったため記載しておりません。

4. 今後の見通し

今回の資本提携の解消による当社業績に与える影響はなく、両社間にはこれまで同様の通常の商取引がございます。

以上